

News Release

2024年3月29日
日立 Astemo 株式会社

日立 Astemo が「自動車用先端 SoC 技術研究組合」に参画

日立 Astemo 株式会社は、自動車メーカーを中心とした 12 社で 2023 年 12 月に設立された、高性能デジタル半導体(SoC^{*1})の車載化研究開発をおこなう「自動車用先端 SoC 技術研究組合(ASRA^{*2})」に、3 月 28 日に参画することが決定しましたのでお知らせします。

今後、種類の異なる半導体を組み合わせるチップレット技術を適用した自動車用 SoC を研究開発し、2030 年以降の量産車への搭載をめざします。

*1 SoC: System on Chip

*2 ASRA: Advanced SoC Research for Automotive

■自動車用先端 SoC 技術研究組合の設立に関するニュースリリースはこちら

https://asra.jp/news/20231228_jp.pdf

以上